



Winbond Electronics Corporation

## W978H6KBVX2I

Teilenummer:	W978H6KBVX2I
Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
Produktbeschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA
Datenblätter:	W978H6KBVX2I.pdf
RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	16100 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ANGEBOTSANFRAGE**

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

### Spezifikationen von W978H6KBVX2I

TEILENUMMER	W978H6KBVX2I
HERSTELLER	Winbond Electronics Corporation
BESCHREIBUNG	IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	16100 pcs
DATENBLATT	W978H6KBVX2I.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.14 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile LPDDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	134-VFBGA (10x11.5)
SERIE	-
VERPACKUNG	Tray
VERPACKUNG / GEHÄUSE	134-VFBGA
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	256Mb (16M x 16)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 256Mb (16M x 16) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
UHRFREQUENZ	400MHz

### Verwandte Tags

Winbond Electronics Corporation W978H6KBVX2I	W978H6KBVX2I-Vertriebspartner	W978H6KBVX2I Lieferant
W978H6KBVX2I Preis	W978H6KBVX2I Bilder	W978H6KBVX2I-Bild
W978H6KBVX2I PDF-Datenblatt	W978H6KBVX2I Datenblatt herunterladen	W978H6KBVX2I Datenblatt
W978H6KBVX2I-Bestand	W978H6KBVX2I kaufen	Winbond Electronics Corporation kaufen W978H6KBVX2I
Winbond Electronics Corporation W978H6KBVX2I	Winbond Electronics Corporation Lieferant	Winbond Electronics Corporation-Vertriebspartner
Winbond Electronics Corporation W978H6KBVX2I	Winbond W978H6KBVX2I	Winbond Electronics W978H6KBVX2I

### Verwandte Produkte

 <b>W978H2KBVX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 18808 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W978H2KBVX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 16492 pcs <b>RFQ</b>
 <b>W978H2KBQX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 25680 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W978H6KBVX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 15248 pcs <b>RFQ</b>
 <b>W978H6KBQX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 26455 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W978H6KBQX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 26753 pcs <b>RFQ</b>
 <b>W979H2KBQX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 14283 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W979H2KBVX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 11910 pcs <b>RFQ</b>
 <b>W979H6KBQX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 14871 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W979H2KBVX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA Auf Lager: 18075 pcs <b>RFQ</b>
 <b>W979H6KBQX2I</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 12536 pcs <b>RFQ</b>	 <b>W979H2KBQX2E</b> Hersteller: Winbond Electronics Corporation Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA Auf Lager: 14313 pcs <b>RFQ</b>